



出展ブース番号 西3-37

拝啓 貴社、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
この度、弊社は「ネプコンジャパン 第13回半導体パッケージング技術展」に出展の運びとなりましたのでご案内申し上げます。
今秋発売開始いたしましたPXI規格準拠SMU、SHSA-101展示の他、デモンストレーションによる製品紹介を行います。
ご多忙の折誠に恐縮では御座いますが、是非ともこの機会に弊社ブースにお立ち寄り下さいますようお願い申し上げます。

敬具

出 展 商 材



PXI規格に準拠した、低価格8chSMUモジュール

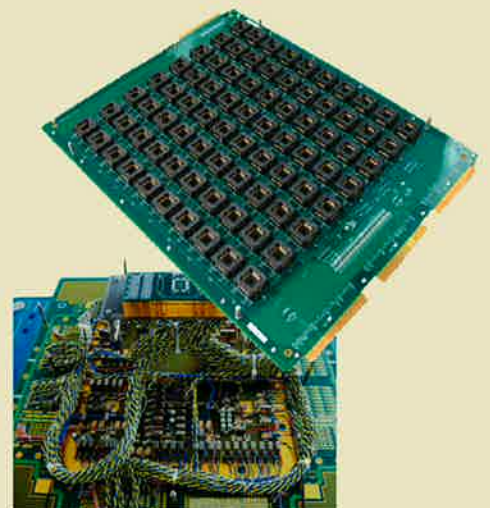
お勧めしたい用途

- ▶ 半導体や各種電子モジュールの検査、テスター構築
- ▶ 試作・開発での計測・評価
- ▶ 研究開発設備の省スペース化

バーンインボード、各種検査用治具等

お勧めしたい理由

- ▶ 大型基板設計での永年の実績と経験から、必ずご満足いただける製品をご提供
- ▶ 質・量ともに充実したテストアプリケーション開発技術陣



ご 案 内

主催者HP <http://www.nepcon.jp/>

※本件に関するお問合せ先 営業部 TEL:0765-23-6176 E-mail: nepcon2012@shikino.co.jp